

(11)Publication number:

03-047861

(43) Date of publication of application: 28.02.1991

(51)Int.CI.

CO8L 67/00 CO8L 59/00 CO8L 67/00 CO8L 67/00 CO8L 67/00 CO8L 67/00 CO8L 69/00 CO8L 71/10

CO8L 77/00 CO8L 81/02 CO8L 81/06

(21)Application number: 01-288202

06.11.1989

(71)Applicant: TORAY IND INC

(72)Inventor: YAMANAKA TORU **INOUE SHUNE!**

TSUNASHIMA KENJI OKAMOTO MASARU

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number: 64 96953

Priority date: 17.04.1989

Priority country: JP

(54) THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a thermoplastic resin composition excellent in heat resistance, mechanical properties and fluidity by blending a thermotropic liquid crystal polyester having a specific heat distortion temperature with a thermoplastic resin having a specified heat distortion temperature in a specific amount.

CONSTITUTION: A thermoplastic resin composition obtained by blending (A) 0.1-99wt.%, preferably 5-95wt.% thermotropic liquid polyester, having structural units composed of formulas I and II (R1 is formula III, etc.) and formula IV (R2 is formula V, etc.) or formulas I, II, VI and having <190° C heat distortion temperature under load with (B) 99.9-1wt.%, preferably 95-5wt.% one or more thermoplastic resins, selected from polyamides, polyoxymethylenes, polycarbonates, semiaromatic polyesters, etc., and having <190° C heat distortion temperature under load.

W

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

...

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

第2505597号

(45)発行日 平成8年(1996)6月12日

(24)登録日 平成8年(1996)4月2日

(51) Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号	F I		技術表示箇所
C08L 67/03	LNZ		CO8L 67/	03 LNZ	
59/00	LMP		59/	00 LMP	
67/00	LPD		67/	00 LPD	
69/00	LPR		69/	00 LPR	
71/10	LQW		71/	10 LQW	
				請求項の数1(全 8 頁)	最終質に続く
(21) 出願番号	特膜平1-288202	1 '	(73)特許権者	99999999	
				東レ株式会社	
(22)出顧日	平成1年(1989)11月6日			東京都中央区日本横室	72丁目2番1号
			(72)発明者	山中 字	
(65)公開番号 特開平3-47861		愛知県名古屋市港区大江町 9 番地の 1			
(43)公開日	3)公開日 平成3年(1991)2月28日		東レ株式会社名古屋事業場内		
(31)優先権主張番号 特額平1 -96953		(72)発明者	井上 使英		
(32)優先日	32)優先日 平1(1989)4月17日		愛知県名古屋市港区大江町 9 番地の 1		L町9番地の1
(33)優先権主張国	日本(JP)			東レ株式会社名古屋事業	機内
			(72)発明者	網島 研二	
				滋賀県大津市園山1丁目	1番1号 東レ
				株式会社滋賀事業場内	
			(72)発明者	岡本 膀	
				爱知県名古屋市港区大江	I町9番地の1
				東レ株式会社名古屋事業	場内
			審査官	富士 良宏	
					最終買に続く

(54) 【発明の名称】 熱可塑性樹脂組成物

HH 1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】下記構造単位〔(1)+(II)+(III)+(III)+(IV)〕からなり、下記構造単位〔(1)+(II)〕が〔(1)+(II)+(III)〕の20~80モル%、下記構造単位〔(III)〕が〔(1)+(III)+(III)〕の80~20モル%の組成を有し、荷重たわみ温度が190℃未満のサーモトロピック液晶ポリエステル(A)0.1~99 重置%と荷重たわみ温度が190℃未満のポリアミド、ポリオキシメチレン、ポリカーボネート、半芳香族ポリエステル、ポリアリレンスルフィド、ポリスルホン、ポリ 10エーテルスルホン、非晶性ポリアリレート、ポリエーテルケトンから選ばれる1種以上の熱可塑性樹脂(B)9

9.9~1 重量%からなる熱可塑性樹脂組成物。

(ただし、式中のR,は

经验证 医胸膜炎

から選ばれた1種以上の基を示し、R.は

から選ばれた1種以上の基を示し、Xは塩素または水素原子を示す。また、構造単位(IV)は実質的に構造単位 〔(II)+(III)〕と等モルである。)

【発明の詳細な説明】

〈産衆上の利用分野〉

本発明は優れた流動性および機械的性質を有する成形 品を与え得る熱可塑性樹脂組成物に関するものである。 (従来の技術)

近年ブラスチックの高性能化に対する要求がますます 高まり、種々の新規性能を有するポリマが数多く開発され、市場に供されているが、中でも分子鎖の平行な配列 を特徴とする光学異方性の液晶ポリマが優れた流動性と 機械的性質を有する点で注目されている。しかしなが ら、この液晶ポリマとしてこれまで知られているものの 成形品は機械的特性の異方性が大きく、例えば、樹脂の 流動方向の強度、弾性率に対してその直角方向の強度、 弾性率がきわめて小さいという問題があった。

一方、多くの熱可塑性ポリマは液晶ポリマに比して、 成形時の流動性と機械的性質に劣り、耐熱性も必ずしも 十分でないことが知られている。

このため、熱可塑性ポリマの成形時の流動性や機械的 性質を向上させるために、種々の液晶ポリマを添加し、 組成物とすることが提案されている(特開昭56-115357 号公報、特開昭57-51739号公報など)。

また、液晶ポリマおよび熱可塑性ポリマの耐熱性と機 械的性質、特に液晶ポリマでは機械的性質の異方性を改 良するためにガラス繊維などの補強剤を用いることが知 られている。

〈発明が解決しようとする課題〉

しかしながら、前記特開昭56-115357号公報、特開昭57-51739号公報などで知られている液晶ポリマは耐熱性と成形性のバランスに優れたものが得られなかったため、熱可塑性ポリマとの配合時の温度が高すぎて熱可塑性ポリマが分解し、実用的な組成物が得られないことや、組成物の成形温度が高くなるなどの問題があった。

本発明は上述の問題を解消し、流動性、成形性および 機械的性質に優れ、機械的特性の異方性の改良された熱 可塑性樹脂組成物を得るととを課題とする。

〈課題を解決するための手段〉

本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明に到達した。

すなわち本発明は、下記構造単位〔(I)+(II)+(III)+(III)+(III)+(III)+(III)+(III))の20~80モル%、下記構造単位〔(II))が〔(I)+(IIII)+(IIII)+(III)+(III)+(III)+(III)+(III)+(IIII)+(IIII)+(IIII)+(IIII)+(IIII)+(IIII)+(II